

# EM3055R-L

## 免洗助焊剂

### 产品描述

**EM3055R-L** 无卤素\*免洗松香助焊剂含有改良松香和溶剂，表现出优良的润湿力。改良松香具有极佳的高纯度，无可传导杂质。对高密度贴装芯片和通孔元件表现优良。

### 操作

**EM3055R-L** 设计成可使用发泡，喷雾，浸渍和刷涂等工艺来操作。推荐上层预热温度 100-120 °C。

### 物理性质和可靠性数据

物理性质和可靠性数据	规格	测试方法	结果 (典型的)
助焊剂类型	-	-	无卤素* 免洗
等级类型	查阅 J-STD-004	-	ROLO
颜色和外观	-	-	透明淡黄色 液体
气味	-	-	醇样气味
闪点 (开口)	-	-	18 °C
比重( @25°C	-	-	0.800 ± 0.005
含固量	-	J-STD-004, IPC-TM-650, Method 2.3.34	6.0 ± 2.0 %
卤化物含量 (%) (氯化物和溴化物)	Max 0.0%	JIS Z 3197, Method 8.1.4.2.1	0.00 %
酸值	-	J-STD-004, IPC-TM-650, Method 2.3.13	18.0 – 24.0 mg KOH/g
腐蚀测试	-	J-STD-004, IPC-TM-650, Method 2.6.15	合格
表面绝缘阻抗(典型的) 85°C / 85% RH 168 小时	Min 1 x 10 <sup>8</sup> Ω	J-STD-004, IPC-TM-650, Method 2.6.3.3	≥ 1 X 10 <sup>10</sup> Ω

\*无卤素要求规范依照标准 IPC 4101B, IEC 61249-2-21 和 JPCA-ES01

在此宣传册里的信息和声明均是可信的，但我公司不承担任何担保和陈述上的责任。为确保这里的任何信息和产品对各自目的的适用性，用户需要做出充分的认证和测试来测定。没有任何针对特别目的的适合性可以担保。所运用所有产品特性都是象征性的，不可以作为规格使用。

## 稀释

**EM3055R-L** 在正常工作状态下会有少许蒸发，为了保持其原始浓度，应采用稀释方法。

## 包装

25 litres 一桶或 200 litres 一桶。

## 贮存

**EM3055R-L** 助焊剂是含有醇类成分的易燃品，须避火保存。

## 健康和安全

在安全和健康问题上，请参考材料安全数据表。

在此宣传册里的信息和声明均是可信的，但我公司不承担任何担保和陈述上的责任。为确保这里的任何信息和产品对各自目的的适用性，用户需要做出充分的认证和测试来测定。没有任何针对特别目的的适合性可以担保。所运用所有产品特性都是象征性的，不可以作为规格使用。